

مروری بر پارامترهای مؤثر بر ضریب کارایی در خنک کن های ترمومالکتریک

سعید کامرانی فر^۱، نادر رهبر^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

۲- استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

* سمنان، صندوق پستی: ۳۵۱۴۱-۱۷۹، پست الکترونیکی: Rahbar@semnaniau.ac.ir

چکیده

سیستم های ترمومالکتریک دارای مزایای فراوانی از جمله سازگاری با محیط زیست، بدون سروصدای بودن و قابلیت اطمینان بالا هستند. با توجه به کاهش روز افزون منابع سوخت های فضیلی و آلایندگی ناشی از آن ها استفاده از سیستم های ترمومالکتریک به دو صورت خنک کن و ژنراتور رو به افزایش است. اما یکی از مهم ترین معایب خنک کن های ترمومالکتریک پایین بودن ضریب کارایی آن ها است. امروزه محققان تمرکز خاصی بر ضریب عملکرد ترمومالکتریک داشته و در تلاش هستند که آن را بهبود بخشدند. جهت آشنایی بیشتر با پارامترهای مؤثر بر ضریب عملکرد در این مقاله به مرور آن ها پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا تأثیر مقاومت تماسی الکتریکی و گرمایی بررسی شده است که در مازول های ترمومالکتریک کوچک، با نادیده گرفتن آن به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید. همچنین با کاهش مقاومت تماسی الکتریکی می توان مقدار ضریب کارایی را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داد. سپس رابطه ضریب عملکرد با طول ترمومالنت، اختلاف دما و جریان الکتریکی آورده شده است و در نهایت به بررسی مازول های چند مرحله ای بر ضریب عملکرد پرداخته شده است که در نتیجه افزایش مراحل، ضریب عملکرد نیز افزایش یافته است.

کلیدواژگان

ضریب عملکرد، ترمومالکتریک، مقاومت تماسی الکتریکی، مقاومت گرمایی، مازول های چند مرحله ای

An overview of the parameters affecting the coefficient of performance of thermoelectric cooling

Saeed Kamranifar¹, Nader Rahbar^{2*}

1- Graduate Student, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2- Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

* P.O.B. 35141-179 Semnan, Iran, Rahbar@semnaniau.ac.ir

Abstract

Thermoelectric systems have many advantages, including environmentally friendly, without noise and high reliability. Due to the reduction of fossil fuel resources and emissions resulting from them, using of thermoelectric systems both of cooling and generator are increasing. But one of the main disadvantages of thermoelectric cooling is low coefficient of performance. Today, researchers have a particular focus on the coefficient of performance and are trying to improve it. To learn more about the coefficient of performance parameters that are discussed in this paper to review. For this purpose, the first effects of electrical contact resistances and thermal resistances are investigated at small thermoelectric modules that by ignoring it will not reach the desired results. Also, by decreasing the electrical contact resistance can increase the coefficient of performance 50 to 60 percent. Then correlation between the coefficient of performance and thermoelement length, temperature difference and electric current is provided. Finally the multi-stage modules has been discussed as a result of increasing stages, coefficient of performance also increased.

Keywords

Coefficient of performance, Thermoelectric, Electrical contact resistance, Thermal resistance, Multi-stage module

۱- مقدمه

سیستم های خنک کننده ترمومالکتریک، سازگار با محیط زیست بوده و بدون سروصدای هستند. با توجه به طراحی ساده، دارای قابلیت اطمینان بالا و کنترل دقیق ظرفیت سرمایشی و دما می باشند. با توجه به چنین ویژگی های جالبی به دلیل پایین بودن ضریب کارایی^۱ هنوز جایگاه مناسبی در کاربردهای خانگی پیدا نکرده اند^[۱].

در مازول های ترمومالکتریک هنگامی که ورودی آن ها انرژی الکتریکی باشد به عنوان یخچال و زمانی که ورودی آن ها گرما باشد به شکل یک ژنراتور الکتریکی عمل می کنند^[۲]. کاربرد آن ها در سیستم های حرارتی است که نیاز به قابلیت اطمینان بالا و فشرده ای در آن ها احساس می گردد^[۳-۴] و همچنین از آن ها به عنوان تولید قدرت از حرارت اتلاف شده استفاده می گردد^[۴].

¹ coefficient of performance

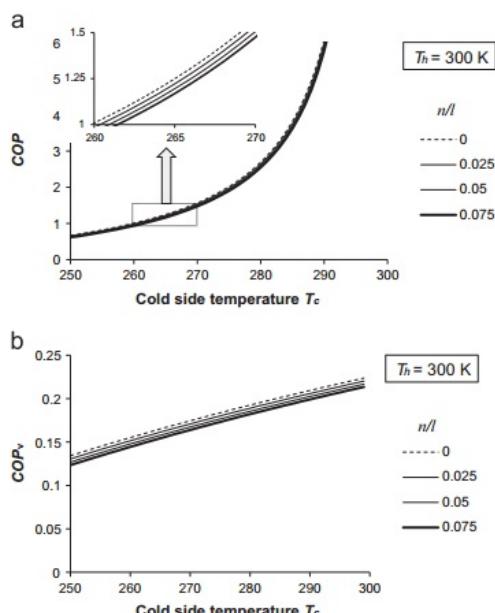
$$COP_c = \frac{T_c}{T_h - T_c} \quad (3)$$

با جایگذاری و جایگزین نمودن مقدار اصلاح شده COP_v و COP_r بازنویسی COP_c به منظور نشان دادن نسبت n/l ، عبارت زیر حاصل می‌آید:

$$COP = COP_c COP_v \quad (4)$$

$$COP_v = \left(\frac{\sqrt{1 + (\bar{Z}\bar{T}/(1 + (n/l)))} - (T_h/T_c)}{\sqrt{1 + (\bar{Z}\bar{T}/(1 + (n/l)))} + 1} \right) \quad (5)$$

شکل ۱ مقدار COP و COP_v را برای یک دستگاه ترمولکتریک که در دمای ثابت طرف گرم $T_h = 300$ K به صورت تابعی از دمای طرف سرد T_c کار می‌کند را نشان می‌دهد که در آن از مقدار n/l نسبت n/l ثابت که در مرجع [۱۹] آمده، استفاده شده است.



شکل ۱ مقدار COP و پارامتر COP_v برای نسبت‌های مختلف n/l در $T_h = 300$ K

با توجه به مقاله‌ای که رو^۴ [۲۰] ارائه کرده است، مقدار COP مازول ترمولکتریک با کاهش مقاومت‌های تماسی الکتریکی می‌تواند تا ۶۰٪ افزایش یابد. اخیراً طی مطالعه‌ای که توسط آنپرگادا^۵ و همکاران [۲۱] صورت گرفته است، شبیه‌سازی عددی و ارزیابی تجربی از مقاومت گرمایی و مقاومت ویژه تماسی الکتریکی انجام شده است. این تحقیق بر اساس اختلاف بین توان مصرفی به دست آمده از مازول‌های ترمولکتریک با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن مقاومت تماسی الکتریکی در مدل صورت پذیرفته است.

استفاده می‌گردد. اگرچه در این روش اندازه‌گیری دقیق جریان گرمایی در اطراف مازول و دمای مازول مشکل می‌باشد. هنگامی که مقاومت تماسی گرمایی مازول ترمولکتریک، اندازه‌گیری دما را پیچیده می‌کند، اثلاف حرارتی جابجایی و تشبع در اندازه‌گیری جریان گرمایی خطأ ایجاد می‌کند [۱۷]. جهت حل این مشکل بهتر است که اندازه‌گیری جریان گرمایی در موقعیت خلاً با استفاده از گرمکن‌های محافظ در دمای بالا و ایجاد موقعیت تماسی ثابت با مازول ترمولکتریک صورت پذیرد. یکی دیگر از چالش‌های متداول این است که زمان زیادی تا رسیدن به حالت پایداری گرمایی قبل از اندازه‌گیری کارایی مازول نیاز است. در بیشتر سیستم‌های اندازه‌گیری، مازول ترمولکتریک به لحاظ گرمایی با محیط عایق نمی‌باشد، بنابراین معمولاً چند ساعتی تا رسیدن به حالت پایدار نیاز می‌باشد [۱۱].

در این مقاله به بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب کارایی از جمله مقاومت تماسی الکتریکی، مقاومت گرمایی، طول ترمولمنت، اختلاف دما، جریان الکتریکی و تعداد مراحل مازول ترمولکتریک پرداخته شده است.

۲- تأثیر مقاومت تماسی الکتریکی

نظریه ارائه شده توسط لاف^۶ [۱۸] مربوط به برآورد COP در مازول‌های ترمولکتریک با ابعاد بزرگ می‌باشد که در آن از مقاومت‌های تماسی الکتریکی و گرمایی صرف‌نظر شده است. در همان تحقیق (با صرف‌نظر از مقاومت‌های تماسی الکتریکی و گرمایی) نتایج در مورد مازول‌های ترمولکتریک کوچک ناکافی بوده است. مین^۷ و راو^۸ و مین [۱۹] یک مدل ساده شده که در آن هر دو مقاومت تماسی الکتریکی و گرمایی لحاظ شده است را برای مدل‌سازی مازول‌های ترمولکتریک با ابعاد کوچک برای تحلیل و طراحی بهینه ارائه داده‌اند. مدل ساده شده و بهبودیافتدۀ در مرجع [۱۹] نشان می‌دهد که مقدار COP هنگامی که مقاومت‌های تماسی الکتریکی و گرمایی نادیده گرفته می‌شوند، به طول ترمولمنت بستگی نخواهد داشت. با صرف‌نظر از مقاومت تماسی گرمایی و در نظر گرفتن مقدار مقاومت الکتریکی ترمولمنت، ضریب شایستگی برای مازول به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$Z = \frac{zl}{1+n} \quad (1)$$

که در آن پارامتر n وابسته به مقاومت ویژه تماسی الکتریکی بین ترمولمنت و نوار مسی و همچنین مقاومت ویژه الکتریکی مواد ترمولمنت می‌باشد. مقدار ضریب شایستگی مواد ترمولکتریک $Z = \alpha/\rho k$ است که به ضریب سبیک مواد ترمولکتریک، مقاومت ویژه الکتریکی و هدایت گرمایی ترمولمنت وابسته می‌باشد. همچنین پارامتر l برابر طول ترمولمنت است. همان‌طور که در مرجع [۱۹] اشاره شده است، مقدار پارامتر n برای مازول‌های تجاری ۰/۱ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

با در نظر گرفتن تنها مقاومت تماسی الکتریکی، مقدار COP برای مازول ترمولکتریک به صورت زیر بیان می‌گردد: [۱۹]

$$COP = COP_c \left(\frac{\sqrt{1 + (zl/(1+n))^T} - (T_h/T_c)}{\sqrt{1 + (zl/(1+n))^T} + 1} \right) \quad (2)$$

⁴ Rowe DM
⁵ Annapragada SR

به مقاومت گرمایی در مراجع [۲۰] و [۱۹] اشاره گردیده است و با پارامتر x که نسبت هدایت گرمایی ترموالمنت به هدایت گرمایی لایه‌های تماسی و پارامتر y که ضخامت لایه تماسی را نشان می‌دهد تعریف می‌گردد. جدا نمودن مقاومت گرمایی به طور کامل از قسمت‌های دیگر در تعریف COP چندان امکان‌پذیر نمی‌باشد. شکل نهایی معادله COP به صورت زیر نوشته شده است:

$$COP = COP_c \left(\frac{1}{(1+2xy)} COP_v - \frac{xy}{(1+2xy)} \frac{1}{COP_c} \right) \quad (10)$$

در عمل جهت رسیدن به مقدار COP بالا طول ترموالمنت نسبتاً بلند می‌باشد. تأثیر دما بر مقاومت گرمایی در مرجع [۲۲] بر اساس فرضیه‌ای به صورت تابع خطی نشان داده شده است. چانگ^۱ و همکاران [۲۳] مدلی از مقاومت گرمایی به منظور بررسی کارایی خنک‌کن هوای ترموالکتریک را توسعه و بهبود بخشیدند. مقایسه‌ای بین استفاده از چاه حرارتی برای مازوول ترموالکتریک و ترکیب دوجزئی از آن انجام گرفته است. با بررسی عملکرد مؤثر مشخص شده است که ترکیب دوجزئی دارای کارایی بسیار بهتری در مقایسه با استفاده از چاه حرارتی به تنهایی می‌باشد. پتس^۲ و همکاران [۲۴] با مقایسه از تئوری یخچال ترموالکتریک تکمرحله‌ای، وجود مقاومت‌های تماسی الکتریکی و گرمایی را توجیه نموده‌اند. آن‌ها طول ترموالمنت بهینه را جهت حداکثر مقدار COP برای تعیین ظرفیت سرمایشی محاسبه نموده‌اند. بدین منظور، آن‌ها با کاهش هدایت گرمایی به عنوان یکی از ده عامل سبب کاهش حداقل ۱۰٪ از گرمای حداکثری و همچنین با افزایش مقاومت الکتریکی اتصالات باعث کاهش حداقل ۵۰٪ مقدار COP شدند. چونگ^۳ [۲۵] یک مدل تحلیلی جدید یک بعدی را پیشنهاد داده است که طی آن با در نظر گرفتن مقاومت‌های تماسی، افزایش جریان بهینه و در نتیجه افزایش ظرفیت سرمایشی و کاهش اختلاف دما بین طرفهای گرم و سرد را حاصل می‌گردد. همچنین کاهش طول ترموالمنت بهینه با افزایش ظرفیت سرمایشی به دست آمده است.

بیرزجندک^۴ و جانسون^۵ [۲۶] نحوه بهینه‌سازی ساختار خنک‌کن ترموالکتریک که قادر به تأمین مقاومت گرمایی منفی در عملکرد COP بالا است را تشریح نموده‌اند که سبب توسعه در زمینه محدودیت‌های تجهیزات خنک‌کننده در کاربردهای الکترونیکی می‌شود. خنک‌کن‌های ترموالکتریک نصب شده در میکروپروسسورها^۶ که توسط اسنیدر^۷ [۲۷] معرفی شده‌اند جهت تأمین سرمایش منطقه گرم توسط تجهیزات ترموالکتریک نازک با عملکرد شار حرارتی و COP بالا می‌باشند. نیاز به بهبود مقاومت‌های تماسی در یخچال‌های ترموالکتریک خورشیدی جهت افزایش مقدار COP توسط عبدالوهاب^۸ [۲۸] اشاره شده است.

۴- ملاحظاتی بر توابع COP

با ساده‌سازی در تعریف COP از طریق مدل‌های تحلیلی که بر اساس شبیه‌سازی‌های حاصل از اعتبارسنجی تجربی حاصل شده، مشخص می‌گردد

روش متفاوتی جهت بیان COP برگرفته از مقدار مقاومت‌های الکتریکی در مرجع [۲۲] ارائه شده است. در این روش فرض می‌گردد که مقاومت ویژه الکتریکی، هدایت گرمایی و ضریب سبک به صورت خطی با دما تغییر می‌کنند. رابطه حاصل به صورت زیر به دست آمده است:

$$COP = COP_c COP_r COP_B \quad (6)$$

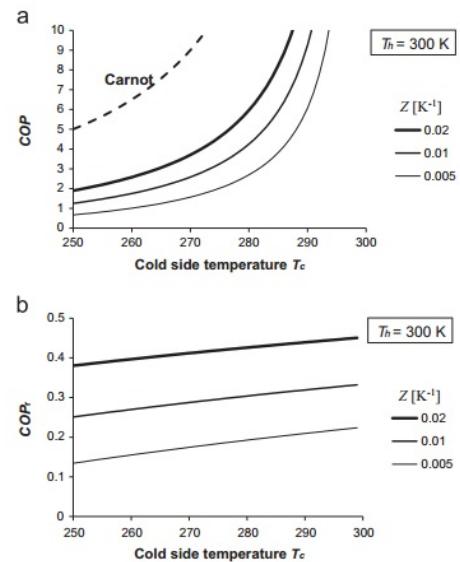
$$COP_r = \left(\frac{\sqrt{1 + Z\bar{T}} - \left(T_h/T_c \right)}{\sqrt{1 + Z\bar{T}} + 1} \right) \quad (7)$$

که در COP_B مقدار B مشتق مقاومت ویژه الکتریکی نسبت به دما در دمای متوسط \bar{T} می‌باشد:

$$B = \frac{1}{\rho(T)} \left. \frac{d\rho(T)}{dT} \right|_{T=\bar{T}} \quad (8)$$

$$COP_B = 1 + B \frac{(T_h - T_c)^2}{8T_c} \frac{\left(1 + \left(\frac{1}{\sqrt{1 + Z\bar{T}}} \right) \right)}{\left(\sqrt{1 + Z\bar{T}} - \left(T_h/T_c \right) \right)} \quad (9)$$

مقدار COP مازوول خنک‌کننده بهشت به مقدار و علامت پارامتر COP_B و COP_B و COP_B Error! Reference source not found. را برای یک دستگاه ترموالکتریک در دمای طرف گرم ثابت $T_h=300$ K به صورت تابعی از دمای طرف سرد Tc با مقادیر مختلفی از B را نمایش می‌دهد: [۲۲]



شکل ۲ مقادیر COP و پارامتر COP_B برای مقادیر مختلف B در دمای $T_h=300$ K

۳- تأثیر مقاومت‌های گرمایی

¹ Chang YW

² Pettes AM

³ Jeong ES

⁴ Bierschenck J

⁵ Johnson D

⁶ Microprocessor

⁷ G. J. Snyder

⁸ S. A. Abdul-Wahab

رفتار COP را در برابر گرمای دفع شده تحلیل نموده‌اند. در جریان‌های کوچک، هنگامی که اثر پلتیر بر اثر ژول غالب است، هر دو مقدار COP و گرمای دفع شده افزایش می‌یابند. در جریان حداکثری که توسط تولید کننده مشخص گردیده است، اثر ژول بر اثر پلتیر غالب بوده و هر دو مقدار COP و گرمای دفع شده کاهش می‌یابند. برای یک مقدار COP معین، دو حالت برای جریان وجود دارد، یکی جریان کم (با توجه به گرمای دفع شده کم) و دیگری جریان زیاد (با توجه به گرمای دفع شده زیاد). دیو^۷ و ون^۸ [۳۰] بیانی از COP که در آن به وضوح مقدار جریان پدیدار می‌گردد را ارائه داده‌اند که توسط مقدار اثر سبیک (ضریب سبیک α_h در طرف گرم) و اثر فوریه (با هدایت گرمایی k) برای ترمومالمنتی با جفت P از نیمه‌هادی و سطح مقطع S از نیمه‌هادی نوع P تعریف شده است:

$$COP = \frac{Q_c}{2PI\alpha_h T_h - 2pkS \left. \frac{d\zeta}{dx} \right|_{x=h} - Q_c} \quad (12)$$

که در آن شروع مختصات خطی x از طرف گرم (x=h) تعریف شده است.
رو^۹ [۲۰] و چن^{۱۰} [۳۴] رابطه COP با جریان را به صورت زیر تعریف نموده‌اند:

$$COP = \frac{\alpha_{P,N} IT_c - (RI^2/2) - k\Delta T}{\alpha_{P,N} I\Delta T + RI^2} \quad (13)$$

که این رابطه تأیید می‌کند مقدار COP حداکثری به تعداد جفت مای خنک کن ترمولکتریک در یک مازول وابسته نمی‌باشد. منگ^{۱۱} و همکاران [۳۵] مدلی از یخچال ترمولکتریک خنک کننده آب را ارائه نموده‌اند که شامل ۲۷۷ عنصر ترمولکتریک با مبدل حرارتی پرهای می‌باشد. مطالعه آن‌ها نشان داده است که باز خنک کننده حداکثری برای تحلیل سیستم ۲/۳۳ وات و COP حداکثری یخچال، هنگامی که اختلاف دما ۱۰ k می‌باشد، حدود ۰/۵۴ است. COP حداکثری حدود ۰/۲۶ و باز خنک کننده حداکثری حدود ۰/۳۴ ناشی از مقاومت‌های گرمایی کاهش می‌یابند. کارایی یخچال ترمولکتریک خنک کننده آب می‌تواند با بهینه‌سازی طول و سطح مقطع عناصر ترمولکتریک بهبود یابد. چن^{۱۲} و همکاران [۳۴] نشان داده‌اند که مقدار جریان بهینه با اثر تامسون و بدون آن کمتر از جریان بدون اختلاف دما است. همچنین آن‌ها افزایش اختلاف دما به دلیل اثر تامسون را یافته‌اند.

۵- استفاده از مازول‌های چندمرحله‌ای

هنگامی که مازول‌های خنک کننده ترمولکتریک تک مرحله‌ای جهت ایجاد اختلاف دمای مورد نیاز مناسب نبایست، از مازول‌های خنک کننده ترمولکتریک چند مرحله‌ای استفاده می‌گردد. اضافه کردن مراحل، اختلاف دما (ΔT) را بین منبع گرمایی و چاه حرارتی افزایش می‌دهد، اما منجر به افزایش توان مصرفی و کاهش راندمان سیستم ترمولکتریک می‌گردد. مواد ترمولکتریک بهینه شده برای مازول‌های ترمولکتریک سه و چهار مرحله‌ای

که مقالات انواع دیگری از توابع COP را لحاظ نموده‌اند. یکی از جنبه‌های اصلی این مطالعات، با هر یک از مدل‌های تحلیلی یا شبیه‌سازی، ارائه ساختارهایی از بعد محدود با برپایی شرایط مزی متناسب است. به عنوان مثال، در مقاله آسترین^۱ [۲۹] مقایسه خطای نسبی بین مدل عددی و شبیه‌سازی به سمت ۷٪ میل می‌کند.

در این رابطه نتایج ذیل حاصل می‌گردد:

(الف) رابطه COP با طول ترمومالمنت:

بر اساس نظریه مرسوم که برای ترمومالمنت مای بلند معتبر می‌باشد، با افزایش طول ترمومالمنت، مقدار COP افزایش می‌یابد [۲۰]. اما برای ترمومالمنت مای کوتاه، مقاومت تماسی سبب نزدیک شدن مقاومت پایه‌ها شده و تأثیر قابل توجهی بر COP می‌گذارد. برای مثال، همان‌طور که در مرجع [۲۰] آمده است، هنگامی که طول ترمومالمنت کمتر از ۱/۵ mm شود، کاهش شدیدی در COP رخ می‌دهد.

نمودارهای COP در مقایسه با طول ترمومالمنت برای مقاومت‌های کتریکی مختلف هم چون پارامترهای تماسی گرمایی مختلف به شکل تابع نمایی نمایش داده شده است [۱۹].

(ب) رابطه COP با اختلاف دما و جریان:

COP تابعی از اختلاف دما می‌باشد. بهطور خاص هنگامی که اختلاف دما کاهش می‌یابد، مقدار COP افزایش می‌یابد. برای یک یخچال ترمولکتریک خانگی که عموماً اختلاف دمایی در حدود ۲۵-۳۰ k دارد، جهت رسیدن به خنک کنندگی مناسب بررسی انجام شده است. در این مورد، مقدار COP یخچال‌های کمپرسوری رایج می‌باشد [۲۰]. دیو^۷ و ون^۸ [۳۰] مشخص نموده‌اند هنگامی که جریان بسیار کم و یا اختلاف دما حدود صفر است، حداکثر مقدار COP ترمولکتریک حاصل می‌آید. چنانچه کاهش جریان ادامه یابد و اختلاف دما کمتر از صفر شود، مقدار COP نیز کاهش می‌یابد. هنگامی که اختلاف دما کاهش یابد، همانند اضافه شدن بار سبب افزایش مقدار COP می‌گردد.

گلدرسیت^۴ [۳۱] رابطه‌ای برای جریان الکتریکی مربوط به حداکثر مقدار COP ارائه نموده است:

$$I_{COP_{max}} = \frac{(T_h - T_c)}{(\sqrt{1 + Z\bar{T}} - 1)} \frac{\alpha_{P,N}}{(R_p + R_N)} \quad (11)$$

که در آن \bar{T} دمای متوسط، R_p و R_N مقاومت‌های الکتریکی پایه مای $\alpha_N = \alpha_P - \alpha_N$ که در آن α_P و α_N ضرایب سبیک نیمه‌هادی نوع P و N می‌باشند.

طی مقاله‌ای کاسنیر^۵ [۳۲] مشخص کرد هنگامی که اختلاف دمایی بین ۵ درجه سانتی گراد (با جریان ۱ آمپر) و ۳۰ درجه سانتی گراد (با جریان ۵ آمپر) تغییر نماید مقدار COP در خنک کن ترمولکتریک از ۴/۵ تا ۳/۳ کاهش می‌یابد و منحنی‌هایی به صورت خطی از COP نسبت به اختلاف دما در جریان ثابت منتشر شده است. با این وجود، رابطه بین اختلاف دما و جریان بهطور کاملاً خطی نیست. پرز^۶ و همکاران [۳۳] هنگامی که جریان افزایش می‌یابد،

⁷ C.-Y. Du

⁸ C.-D. Wen

⁹ Rowe DM

¹⁰ Chen WH

¹¹ Meng F

¹² W.-H. Chen

¹ D. Astrain

² Du CY

³ Wen CD

⁴ Goldsmid JH

⁵ M. Cosnier

⁶ Perez_Aparicio JL

مرحله در مراحل مختلف رخ داده است و کاهش COP هنگامی اتفاق افتاده است که دمای طرف سرد بالا بوده و نسبت طول مرحله اول به طول کلی به طور نسبی کوچکتر بوده است. بنابراین، خنک‌کن ترمولکتریک آبشاری دومرحله‌ای، اختلاف دمای عملکرد را بهبود بخشیده و از خنک‌کن ترمولکتریک تکمرحله‌ای کارتر است.

۶- نتیجه‌گیری

چنانچه از مقاومت‌های تماسی الکتریکی و گرمایی در برآورد COP مازول‌های ترمولکتریک کوچک صرف‌نظر گردد به نتایج مطلوبی حاصل نخواهد شد. بدین منظور با در نظر گرفتن مقاومت تماسی الکتریکی دو رابطه برای محاسبه COP ارائه شده است. همچنین مشاهده گردید که با کاهش مقاومت تماسی الکتریکی، می‌توان مقدار COP مازول ترمولکتریک را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داد. پارامتر مؤثر دیگر بر COP طول ترمومالمنت می‌باشد که برای ترمومالمنت مای بلند با افزایش طول، مقدار COP نیز افزایش یافته است. همچنین COP تابعی از اختلاف دما بوده که کاهش اختلاف دما سبب افزایش آن می‌گردد. در بررسی افزایش تعداد مراحل مازول ترمولکتریک مشخص گردید که با افزایش تعداد مراحل، مقدار COP نیز افزایش می‌یابد به طوری که در یک سیستم آبشاری سه مرحله‌ای در مقایسه با مازول‌های تکمرحله‌ای سبب افزایش COP به میزان حدود ۲۵٪ شده است.

۷- فهرست علائم

ضریب کارایی	COP
هدایت حرارتی (W/mK)	k
طول ترمومالمنت (m)	l
نسبت مقاومت ویژه الکتریکی (m)	n
جفت نیمه‌هادی	p
مقاومت تماسی بر واحد سطح (Ω/m^2)	r
مختصات خطی (m)	x
ضخامت لایه تماسی (m)	y
ضریب شایستگی مواد ترمولکتریک (K^{-1})	z
مشتق مقاومت ویژه الکتریکی نسبت به دما (K^{-1})	B
جريان الکتریکی (A)	I
تعداد مراحل مازول	M
تعداد ترمومالمنت	N
ظرفیت سرمایشی (W)	Q_c
مقاومت تماسی (K/W)	R
مقاآمت الکتریکی (Ω)	R_e
سطح مقطع (m^2)	S
دماه مطلق (K)	T
دماه متوسط (K)	\bar{T}
ضریب شایستگی بی بعد	ZT
اختلاف دما (K)	ΔT
علائم یونانی	
ضریب سیبک (V/K)	α
مقاآمت ویژه الکتریکی (Ωm)	ρ
ضریب هدایت الکتریکی	σ

آبشاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. عموماً هنگامی که دمای طرف سرد کمتر از دمای خنک‌کن تکمرحله‌ای باشد هم چون زمانی که تغییرات دمایی مطلوب بین طرفهای سرد و گرم حاصل نمی‌گردد از مازول‌های چندمرحله‌ای استفاده می‌شود.

رو^۱ [۳۶] گزارشی ارائه کرده است مبنی بر اینکه با کاهش حداقل دمای طرف سرد، تعداد مراحل افزایش می‌یابد و در مقاله استنیدر^۲ [۲۷] آمده است که مقدار COP به نسبت افزایش تعداد مراحل افزایش می‌یابد. چن^۳ و همکاران [۳۷] کارایی سیستم یخچال ترمولکتریک تکمرحله‌ای و دومرحله‌ای را مورد تحلیل و بررسی قراردادند، که در نتیجه COP ماکریم پیشتری برای یخچال ترمولکتریک دومرحله‌ای نسبت به تکمرحله‌ای حاصل گردیده است. گلدسمیت^۴ [۹] با فرض تعداد مراحل M برای یک سیستم، ارتباط بین COP از مازول چندمرحله‌ای و COP تکمرحله‌ای را با استفاده از رابطه زیر تشریح نموده است:

$$1 + COP_M^{-1} = (1 + COP^{-1})^M \quad (14)$$

که در آن:

$$COP_M = \frac{1}{(1 + COP^{-1})^M - 1} \quad (15)$$

یو^۵ و وانگ^۶ [۳۸] ساختاری چندمرحله‌ای با طول مرحله متغیر را پیشنهاد دادند که در آن طول مرحله از طرف سرد به طرف گرم کاهش می‌یابد. در این مرجع، روشی جهت تعیین COP ماکریم از طریق محاسبات عددی ارائه شده است. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد که سیستم آبشاری سه مرحله‌ای در مقایسه با مازول‌های تکمرحله‌ای با طول مرحله یکسان می‌تواند منجر به COP به میزان حدود ۲۵٪ و بهبود ظرفیت سرمایشی حدود ۳۶٪ گردد. مقدار COP ماکریم برای مازول ترمولکتریک تکمرحله‌ای با جریان بهینه به ضریب شایستگی ماده ترمولکتریک و همچنین اختلاف دما بین طرف گرم و سرد بستگی دارد [۳۸]. برای دما طرف گرم ثابت، مقدار COP ماکریم در طی افزایش اختلاف دما بین طرف گرم و سرد، کاهش می‌یابد.

کریمی^۷ و همکاران [۳۹] برای ارزیابی مزایای کارایی خنک‌کن ترمولکتریک چندمرحله‌ای (یک خنک‌کن ترمولکتریک چندمرحله‌ای هرمی با ۱۰ مرحله) در مقایسه با خنک‌کن ترمولکتریک تکمرحله‌ای به لحاظ مقدار شار حرارتی ماکریم و COP کلی، تحلیل و بررسی انجام داده‌اند. آن‌ها به دست آوردن فرمول‌هایی برای COP و مقاومت گرمایی چاه حرارتی در مقابل جریان الکتریکی در نظر گرفتند. آن‌ها مشاهده کردند که طراحی بهینه خنک‌کن ترمولکتریک چندمرحله‌ای بر اساس COP ماکریم و بهترین فن‌آوری چاه حرارتی صورت گرفته است. ما^۸ و یو^۹ [۴۰] یک مدل تحلیلی جدید از خنک‌کن ترمولکتریک آبشاری دومرحله‌ای را ارائه کردند. طبق مطالعه آن‌ها، رساندن COP به مقدار حداکثر برای نسبتی خاص بین طول

¹ D. M. Rowe

² G. J. Snyder

³ Chen J

⁴ Goldsmid JH

⁵ Yu J

⁶ Wang B

⁷ Karimi G

⁸ Ma M

⁹ Yu J

- Thermoelectric Module, *Journal of electronic materials*, Vol. 42, No. 7, pp. 2362-2370, 2013.
- [17] R. L. Kallaher, C. A. Latham, F. Sharifi, An apparatus for concurrent measurement of thermoelectric material parameters, *Review of Scientific Instruments*, Vol. 84, No. 1, pp. 013907, 2013.
- [18] A. F. Ioffe, Semiconductor thermoelements and thermoelectric cooling, 1957.
- [19] G. Min, D. Rowe, Improved model for calculating the coefficient of performance of a Peltier module, *Energy conversion and management*, Vol. 41, No. 2, pp. 163-171, 2000.
- [20] T. Handbook Macro to Nano, edited by DM Rowe, *CRC Taylor & Francis, Boca Ratcon*, 2006.
- [21] S. R. Annappragada, T. Salamon, P. Kolodner, M. Hodes, S. V. Garimella, Determination of electrical contact resistivity in thermoelectric modules (TEMs) from module-level measurements, *Components, Packaging and Manufacturing Technology, IEEE Transactions on*, Vol. 2, No. 4, pp. 668-676, 2012.
- [22] O. Yamashita, Effect of temperature dependence of electrical resistivity on the cooling performance of a single thermoelectric element, *Applied Energy*, Vol. 85, No. 10, pp. 1002-1014, 2008.
- [23] Y.-W. Chang, C.-C. Chang, M.-T. Ke, S.-L. Chen, Thermoelectric air-cooling module for electronic devices, *Applied Thermal Engineering*, Vol. 29, No. 13, pp. 2731-2737, 2009.
- [24] A. M. Pettes, M. S. Hodes, K. E. Goodson, Optimized thermoelectric refrigeration in the presence of thermal boundary resistance, in *Proceeding of American Society of Mechanical Engineers*, pp. 221-228.
- [25] E. S. Jeong, A new approach to optimize thermoelectric cooling modules, *Cryogenics*, Vol. 59, pp. 38-43, 2014.
- [26] J. Bierschenk, D. Johnson, Extending the limits of air cooling with thermoelectrically enhanced heat sinks, in *Proceeding of IEEE*, pp. 679-684.
- [27] G. J. Snyder, M. Soto, R. Alley, D. Koester, B. Conner, Hot spot cooling using embedded thermoelectric coolers, in *Proceeding of IEEE*, pp. 135-143.
- [28] S. A. Abdul-Wahab, A. Elkamel, A. M. Al-Damkhia, A. Is'haq, H. S. Al-Rubai'ey, A. K. Al-Battashi, A. R. Al-Tamimi, K. H. Al-Mamari, M. U. Chutani, Design and experimental investigation of portable solar thermoelectric refrigerator, *Renewable Energy*, Vol. 34, No. 1, pp. 30-34, 2009.
- [29] D. Astrain, J. Vián, J. Albizu, Computational model for refrigerators based on Peltier effect application, *Applied Thermal Engineering*, Vol. 25, No. 17, pp. 3149-3162, 2005.
- [30] C.-Y. Du, C.-D. Wen, Experimental investigation and numerical analysis for one-stage thermoelectric cooler considering Thomson effect, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 54, No. 23, pp. 4875-4884, 2011.
- [31] H. Goldsmid, Electronic Refrigeration (Pion, London, 1986), Chap. Vol. 3, pp. 57-87.
- [32] M. Cosnier, G. Fraisse, L. Luo, An experimental and numerical study of a thermoelectric air-cooling and air-heating system, *International Journal of refrigeration*, Vol. 31, No. 6, pp. 1051-1062, 2008.
- [33] J. Pérez-Aparicio, R. Palma, R. Taylor, Finite element analysis and material sensitivity of Peltier thermoelectric cells coolers, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 55, No. 4, pp. 1363-1374, 2012.
- [34] W.-H. Chen, C.-Y. Liao, C.-I. Hung, A numerical study on the performance of miniature thermoelectric cooler affected by Thomson effect, *Applied Energy*, Vol. 89, No. 1, pp. 464-473, 2012.
- [35] F. Meng, L. Chen, F. Sun, Performance prediction and irreversibility analysis of a thermoelectric refrigerator with finned heat exchanger, *Acta Physica Polonica A*, Vol. 120, No. 3, pp. 397-406, 2011.
- [36] D. M. Rowe, *CRC handbook of thermoelectrics*: CRC press, 1995.
- [37] J. Chen, Y. Zhou, H. Wang, J. T. Wang, Comparison of the optimal performance of single-and two-stage thermoelectric refrigeration systems, *Applied Energy*, Vol. 73, No. 3, pp. 285-298, 2002.
- [38] J. Yu, B. Wang, Enhancing the maximum coefficient of performance of thermoelectric cooling modules using internally cascaded thermoelectric couples, *international journal of refrigeration*, Vol. 32, No. 1, pp. 32-39, 2009.
- [39] G. Karimi, J. Culham, V. Kazerouni, Performance analysis of multi-stage thermoelectric coolers, *International Journal of Refrigeration*, Vol. 34, No. 8, pp. 2129-2135, 2011.
- [40] M. Ma, J. Yu, An analysis on a two-stage cascade thermoelectric cooler for electronics cooling applications, *International Journal of Refrigeration*, Vol. 38, pp. 352-357, 2014.

زیرنویس‌ها	τ	ضریب تامسون (V/K)
محیط	a	
طرف سرد	c	
جریان از اتصال گرم به اتصال سرد	d	
الکتریکی	e	
طرف گرم	h	
مرحله	i	
اتصال	j	
ماژول	m	
حداکثر	max	
نسبی	r	
کارنو	C	
ذول	J	
ماژول چند مرحله‌ای	M	
نیمه‌هادی نوع	N	
نیمه‌هادی نوع	P	

- ۸ مراجع

- [1] R. Cherkez, Theoretical studies on the efficiency of air conditioner based on permeable thermoelectric converter, *Applied Thermal Engineering*, Vol. 38, pp. 7-13, 2012.
- [2] F. J. DiSalvo, Thermoelectric cooling and power generation, *Science*, Vol. 285, No. 5428, pp. 703-706, 1999.
- [3] A. Majumdar, Thermoelectric devices: helping chips to keep their cool, *Nature Nanotechnology*, Vol. 4, No. 4, pp. 214-215, 2009.
- [4] I. Chowdhury, R. Prasher, K. Lofgreen, G. Chrysler, S. Narasimhan, R. Mahajan, D. Koester, R. Alley, R. Venkatasubramanian, On-chip cooling by superlattice-based thin-film thermoelectrics, *Nature Nanotechnology*, Vol. 4, No. 4, pp. 235-238, 2009.
- [5] S. J. Kim, J. H. We, B. J. Cho, A wearable thermoelectric generator fabricated on a glass fabric, *Energy & Environmental Science*, Vol. 7, No. 6, pp. 1959-1965, 2014.
- [6] Z. Tian, S. Lee, G. Chen, Heat transfer in thermoelectric materials and devices, *Journal of Heat Transfer*, Vol. 135, No. 6, pp. 061605, 2013.
- [7] G. J. Snyder, E. S. Toberer, Complex thermoelectric materials, *Nature materials*, Vol. 7, No. 2, pp. 105-114, 2008.
- [8] X. Xuan, Investigation of thermal contact effect on thermoelectric coolers, *Energy conversion and management*, Vol. 44, No. 3, pp. 399-410, 2003.
- [9] H. J. Goldsmid, *Review of thermoelectric materials*, in: *Introduction to ThermoElectricity*, Eds., pp. 139-166: Springer, 2010.
- [10] M. Barako, W. Park, A. Marconnat, M. Asheghi, K. Goodson, Thermal cycling, mechanical degradation, and the effective figure of merit of a thermoelectric module, *Journal of electronic materials*, Vol. 42, No. 3, pp. 372-381, 2013.
- [11] H. Wang, R. McCarty, J. R. Salvador, A. Yamamoto, J. König, Determination of thermoelectric module efficiency: a survey, *Journal of Electronic Materials*, Vol. 43, No. 6, pp. 2274-2286, 2014.
- [12] D. Rowe, G. Min, Evaluation of thermoelectric modules for power generation, *Journal of Power Sources*, Vol. 73, No. 2, pp. 193-198, 1998.
- [13] J. Hejtmánek, K. Knížek, V. Švejda, P. Horna, M. Sikora, Test system for thermoelectric modules and materials, *Journal of Electronic Materials*, Vol. 43, No. 10, pp. 3726-3732, 2014.
- [14] H. Zhang, A general approach in evaluating and optimizing thermoelectric coolers, *international journal of refrigeration*, Vol. 33, No. 6, pp. 1187-1196, 2010.
- [15] B. Ciyylan, S. Yılmaz, Design of a thermoelectric module test system using a novel test method, *International journal of thermal sciences*, Vol. 46, No. 7, pp. 717-725, 2007.
- [16] H.-C. Chien, E.-T. Chu, H.-L. Hsieh, J.-Y. Huang, S.-T. Wu, M.-J. Dai, C.-K. Liu, D.-J. Yao, Evaluation of Temperature-Dependent Effective Material Properties and Performance of a